

関西大学 科学技術振興会  
**2022年度 第2回研究会**  
— 2021年度 学の実化賞受賞記念講演 —

関西大学科学技術振興会では、産業界と関西大学の架け橋として、大学の最新の技術情報や研究成果を発表する研究会を行っております。

第2回研究会は、2021年度 学の実化賞受賞記念講演として、下記内容にて講演会を開催いたします。教職員・大学院生・学部学生・学内関係者・ご関心のある全ての方のご参加をお待ちしています。

**日時** 2022年**7月9日(土)** 13:30~16:10

**場所等** 関西大学 校友・父母会館 2階会議室

**13:30~13:45**

**開会挨拶**

関西大学科学技術振興会  
関西大学先端科学技術推進機構

会長 西村 哲郎  
機構長 棟安 実治氏

**13:45~14:45**

<2021年度 学の実化賞 受賞記念講演 1 >

「プロセスコストを極限まで下げた  
高スロープット三次元積層型IC向け貫通配線(TSV)形成技術」

システム理工学部 教授 新宮原 正三 氏

**15:00~16:00**

<2021年度 学の実化賞 受賞記念講演 2 >

「材料内部の微小硬さ分布を3次元的に可視化する  
硬さ計測型3次元内部構造顕微鏡システムの開発」

システム理工学部 准教授 廣岡 大祐 氏

◇ お問合せ先 ◇

関西大学先端科学技術推進機構

電話 06-6368-1178 FAX 06-6368-0080 E-mail [sentan@ml.kandai.jp](mailto:sentan@ml.kandai.jp)

◇ お申込み ◇

メール・お電話にて事前にお申込みください。 申込締切：2022年7月1日(金)